

2026年1月19日

お客様各位

株式会社サンエー化研

製品価格改定に関するお願い

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、既承の通り、昨今の世界的な資源価格の高騰に伴い、各原材料費およびユーティリティコスト(エネルギー費用)のベースアップが続いております。加えて、深刻な労働力不足による人件費の上昇、物流コストの増大、さらには安定供給を維持するための設備更新コストの増加など、製造を取り巻く環境はかつてない厳しい状況に直面しております。

弊社におきましても、これまで生産の効率化や諸経費の削減など、徹底した自助努力により製品価格の維持に努めてまいりました。しかしながら、現在の価格体系では、これらのコスト上昇分を吸収しきれず、製品の安定供給および品質の維持が困難な状況となっております。

つきましては、誠に不本意ではございますが、下記の通り価格改定を実施させていただきたくお願い申し上げます。今回の改定でお客様にご負担をおかけすることとなり、深くお詫び申し上げます。今後とも、より一層の品質向上とサービス充実に努めてまいる所存ですので、何卒諸事情をご賢察いただき、ご理解を賜りますよう伏してお願い申し上げます。

敬具

記

1. 軽包装部門
【対象製品】 全品種
【改定率】 現行価格より +5～10%以上
2. 産業資材部門
【対象製品】 布粘着テープ用基材、各種フィルムセパレーター
【改定率】 現行価格より +5%以上

【対象製品】 紙粘着テープ用基材・特殊テープ用基材、剥離紙(セパレーター)
アドック S(シリコン特殊粘着テープ)
【改定率】 現行価格より +10%以上
3. 機能性材料部門
【対象製品】 サニテクトタイプ、PAC タイプ、SAT タイプ他全品種
【改定率】 現行価格より +10～15%以上

4. 価格改定実施時期

2026年4月1日 出荷分より

その他 詳細な新価格表や個別のお見積りにつきましては、弊社担当営業より順次ご案内させていただきます。

以上